

职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	艾森半导体材料（南通）有限公司年产 100 吨光刻胶配套树脂项目		
项目性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/> 已建		
项目地理位置	南通市经济技术开发区通达路 86-1 号		
行业类别	初级形态塑料及合成树脂制造 (C2651)	投资金额	2000 万元
占地面积	20052.03m ²	岗位定员	8 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2026）0065 号		
评价类别	<input checked="" type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 控效评价 <input type="checkbox"/> 现状评价		
项目概况	<p>艾森半导体材料（南通）有限公司（以下简称：建设单位）是由江苏艾森半导体材料股份有限公司投资建设的子公司，位于江苏省南通市经济技术开发区通达路 86-1 号。用人单位总用地面积 20052m²，注册资本 10000 万元人民币，法定代表人沈鑫。建设单位主要进行半导体相关材料、电子材料的生产、设计、研发，目前主要产品有：祛毛刺溶液（酸性）、电解祛溢料液、除油粉、除锈剂、中和粉、添加剂（纯锡）、退镀液、化学铜、中和剂、抗氧化剂、显影液、去胶液、附着力促进剂、LED 封装胶、光刻胶、碱性低温软化液、碱性高温软化液、除垢剂、电解退镀液、无铬纯化剂、电镀铜添加剂系列、边胶清洗剂、负胶显影液、负胶漂洗液、铜蚀刻液、钛蚀刻液、负胶树脂、Cu-CMP 后清洗液等。</p> <p>随着半导体行业的发展，先进半导体制程拓展尺寸下探需求，光刻胶材料在半导体中的使用量越来越多，艾森股份作为国内生产光刻胶的领军企业，为突破光刻胶配套树脂“卡脖子”环节，降低对外依赖，支撑国产光刻胶规模化量产，服务长电科技、华虹宏力、京东方等头部客户，本次拟建设光刻胶核心上游材料配套树脂生产项目，即年产 100 吨光刻胶配套树脂项目（以下简称：建设项目）。建设项目已取得南通经济技术开发区行政审批局备案（备案证号：通开发行审备（2026）290 号）。</p> <p>为确保建设项目的职业卫生防护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”原则，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的相关规定，受建设单位的委托，江苏泰洁检测技术股份有限公司对艾森半导体材料（南通）有限公司年产 100 吨光刻胶配套树脂项目进行职业病危害预评价，并编制本评价报告书。</p>		
主要职业病危害因素	偶氮二异丁腈、4-异丙烯基苯酚、甲基丙烯酸、丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸二环戊基酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己烷、二乙二醇二乙醚、丙烯酸树脂、噪声		
职业病危害风	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重		

险分类			
评价报告结论	<p>根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019)规定,建设单位行业分类属于:初级形态塑料及合成树脂制造(C2651),参照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号),综合分析,判定建设项目的职业病危害风险分类为:严重。</p> <p>从职业卫生角度认为,建设项目在采取了预评价报告所提职业病防护补充措施后,在正常生产和各项防护设施正常有效运行情况下,各岗位化学危害因素浓度和物理危害因素强度均可符合国家职业接触限值的要求。</p>		
自评审专家	卞力锋、顾志锋、金国江、殷均明、张佩武	评审时间	2026.6.5
评审结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		